

【H3-T】 確率=1/309.1 確変=62.0% 電サポ=フル/100回 賞球=3&3&4&7&13&13  
 【H2-K】 確率=1/209.4 確変=100.0%(ST=80) 電サポ=ST中/80回 賞球=3&3&4&7&12&12  
 【N-K】 確率=1/99.9 確変=100.0%(ST=8) 電サポ=ST含/28/48/68回 賞球=4&3&3&10&11&11

- 潜伏確変仕様…なし
- 保留メモリー…8個
- ※通常時エイトメモリーシステム搭載
- 保留消化…入賞順消化
- ラウンド変動…あり
- 小当り…なし
- 特賞…右打ち

| 【MAX 出玉】         | 【N-K】 (11個/7C) |
|------------------|----------------|
| 【H3-T】(13個/8C)   | ・上 6R… 420個    |
| ・上実 6R… 576個     | ・下 6R… 420個    |
| ・下実 6R… 576個     | ・上 R15R…1,050個 |
| ・下実 10R… 960個    | ・下 15R…1,050個  |
| ・上 R 15R…1,440個  |                |
| ・下 15R…1,440個    |                |
| 【H2-K】(12個/8C)   |                |
| ・上 6R… 528個      |                |
| ・下 6R… 528個      |                |
| ・下 16R…1,408個    |                |
| ・上 (R)16R…1,408個 |                |

■遊技盤の仕様■

<アクリルパネル>

サブデジメモリー

ヘソメモリー

【参考修正ゲージ】

<参考盤面傾斜= 分 厘>

【設置確認項目】 (新台)

- ①番号確認 (遊技盤・枠・主基板)
- ②主基板 (かしめ・封印シール)
- ③払出基板 (ケース破損・開封)
- ④その他基板 (破損・開封・コネクタ)
- ⑤遊技釘・風車 (本数・形状・材質)
- ⑥発射装置 (実発射にて確認)
- ⑦払出装置 (実入賞の払出にて確認)
- ⑧図柄作動確認 (液晶・メイン・サブ)

【点検確認】 (部品)

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>A : 製造番号・番号票の点検</b><br/>                 1:遊技盤番・2:枠・3:主基板</p> <p><b>B : 主基板等の点検</b><br/>                 4:主基板のケース異常・開封<br/>                 5:主基板の形状異常・異物<br/>                 6:払出基板のケース異常・開封<br/>                 7:払出基板の形状異常・異物<br/>                 8:ロムの形状・装着異常</p> <p><b>C : 形状異常・異物の点検</b><br/>                 9:周辺基板・10:中継端子板<br/>                 11:外部端子板・13:コネクタ<br/>                 12:ユニット接続端子板・14:配線<br/>                 15:裏パック・16:遊技くぎ及び風車<br/>                 17:上下皿</p> | <p><b>D : 発射装置の点検 (確認)</b><br/>                 18:タッチセンサー作動確認<br/>                 19:発射個数・20:球飛び位置</p> <p><b>E : 遊技基本動作の点検 (確認)</b><br/>                 21:入賞賞球数・22:最大入賞数<br/>                 23:役物作動・24:図柄表示作動</p> <p><b>F : その他の点検</b><br/>                 25:全ての接続箇所点検<br/>                 26:スピーカーの作動確認<br/>                 27:各種ランプの点灯確認</p> |
|--|--|